



7, RUE DOURIC AR GUEBEN
F29510 LANDREARZEC
tel 33 (0)2 98 55 04 56
info@snese.com

FICHE D'IDENTIFICATION

deuxième partie

827

Fiche créée le :
Date dernière modification : 14/09/2016
Date d'édition : 16/09/2016

REPERTOIRE OFFICIEL
DES ENTREPRISES
DE SOUS-TRAITANCE
ELECTRONIQUE
EN FRANCE

EOLANE ANGERS

Fonction achat : Oui

% CA sous-traitance en achats : 66%

Dr Général : M YANNICK BOURDIN
Dr Commercial : M BENOIT ROYNARD
Dr Technique : M OLIVIER BOUILLET
Resp. Qualité : M GAEL BROSELLIER
Resp. Achats : M BENOIT ROYNARD

Autres fonctions :

DIRECTEUR PROCESS
M PASCAL BELLENGER
DIRECTEUR MARKETING
M REGIS LAURET

ASSEMBLAGE

CMS : **Oui**

NB ROBOTS CMS : **3**

TAILLE MINI COMPOSANT : **0402**

PAS MINI COMPOSANT :

BGA : **Oui** FLIP CHIP : **Oui** TAB : **Non**

TRADITIONNEL : **Oui** WIRE BONDING : **Oui**

autres :

NETTOYAGE

NO CLEAN : **Oui** ALCOOL : **Oui** ULTRASON : **Oui**

EAU : **Oui**

autres :

CERTIFICATIONS (autres que ISO) :

Dénomination	n° d'agrément	validité

BRASAGE

VAGUE AIR : **Oui** VAGUE INERTEE : **Non**

REFUSION AIR : **Non** REFUSION INERTE : **Non**

PHASE VAPEUR : **Oui**

autres : REFUSION PAR CONDUCTION SOUS VIDE

TEST

FONCTIONNEL : **Oui** IN SITU : **Oui** VISUEL : **Oui**

ENCEINTE CLIMATIQUE : **Oui** OPTIQUE AUTO : **Oui**

LABO CEM : **Non**

RADIOGRAPHIE : **Oui**

autres :

COMPETENCES : Cartes électroniques (flex, FR4, céramique) vernissage, enrésinage (poting). Filaire (câbles, torons, coaxiaux, peignes) DFM, DFT, DFx Microélectronique (COB), die bonding, wire bonding, encapsulation.

REFERENCES : Thales - Safran - Dassault - Valeo - Zodiac.

Les renseignements portés sur cette fiche d'identification sont sous la seule responsabilité de l'entreprise. Le SNESE ne saurait en aucun cas être engagé en cas d'informations erronées.
L'entreprise dispose d'un droit d'accès et de rectification des données enregistrées (Art. 27, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Informatique et Libertés). N° de déclaration à la CNIL: 300894.